

國立暨南國際大學 函

地 址：545南投縣埔里鎮大學路1號
聯 絡 人：楊孟穎
聯絡電話：049-2910-960#4102
電子郵件：meyimg@ncnu.edu.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 110年9月14日
發文字號：暨校機 字第 1101005424 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：海報

主旨：本校電機工程學系協辦「2021 Intel® DevCup x OpenVINO™ Toolkit」競賽，敬邀貴校師生踴躍參與。

說明：

- 一、競賽徵件截止報名時間：110年10月31日止。競賽時程：110年9月1日至111年1月15日止。
- 二、徵件說明會(線上)：110年9月10日 14時；110年10月1日 14時。
- 三、組隊媒合會(線上)：110年9月24日 14時；110年10月8日 14時。
- 四、文件下載：請至2021 Intel® DevCup x OpenVINO™ Toolkit 官網 (<https://makerpro.cc/intel-devcup/>) 下載
- 五、聯絡人：林小姐(Wen Lin)：(02)2367-9308

正本：公私立大專校院

副本：本校科技學院電機工程學系

校長 武東星



領航 AI 創造精彩

Intel® DevCup × OpenVINO™ Toolkit

競賽報名



報名截止日期 2021.10.31

競賽期間 | 2021.09.01 (三) ▶ 2022.01.15 (六)

人工智慧 (AI) 正在改變世界，為智慧製造、智慧醫療與照護、智慧零售、安防與智慧城市、智慧交通等各領域帶來創新的使用體驗。Intel® Distribution of OpenVINO™ Toolkit 是 Intel 通用型的 AI 推論開發和部署的免費工具，讓開發人員更快、更準確地將 AI 設計產品化。本競賽由英特爾廣邀台灣眾多產官學合作夥伴，一同共襄盛舉，期待各路 AI 高手與新手們同台競技，一起發光發熱，點燃 AI 創新之火！

廣邀 AI 高手與新手同台競技

不限國籍與年齡；新創團隊、公司行號、社會人士或學生皆可以個人身份組隊參加；參賽隊伍必須有台灣組員作為聯繫窗口。

雙軌賽制 任君挑戰

實作組 注重研發實作，運用 Intel® Edge AI 最新開發套件，實現強大創作成果

概念組 注重創新構想，活用 OpenVINO™ 預訓練模型，快速打樣出 AI 應用原型

OpenVINO™

百萬總獎項
等你來挑戰

實作組最高獎金 30 萬元

概念組最高獎金 8 萬元

主要領域 開發創意



智慧製造



智慧交通



智慧醫療與照護



智慧零售



安防與智慧城市



其他領域
(如: 農業、建築、校園/教室、遊戲等)

AI 開發套件贊助廠商

A4EON®
an ASUS assoc. co.

ADLINK®
Leading EDGE COMPUTING

ADVANTECH

AOPEN
Bright Ideas Connected

ASRock
— Industrial —

DFI

iEi

Lex SYSTEM

NEXIOT

產官學合作夥伴

聯強國際

wpg 大聯大控股
WPG Holdings

文暉科技
WT MICROELECTRONICS

財團法人資訊工業策進會
INSTITUTE FOR INFORMATION INDUSTRY

財團法人人工智慧科技基金會

CAVEDU 教育團隊

eupoy

JYiC.net 勁園國際

Mighty Net

台灣人工智慧協會

Attic Education

CCI 資訊學院
College of Computing and Informatics



指導單位

IDB
經濟部工業局

主辦單位

intel

執行單位

自造者創業社群 / 媒體 / 平台
MAKERPRO

競賽聯絡

林小姐 (Wen Lin) : (02) 2367-9308 / inteldevcup2021@makerpro.cc

詳細資訊請至活動官網

<https://makerpro.cc/intel-devcup/>